

电子整机装配实训

作者：李伟民，苏伯贤主编

出版社：北京：北京理工大学出版社

出版日期：2015.08

总页数：293

介绍：本书包括了电子产品的焊接与装配工艺，电子元器件的识别及检测，原理图的绘制、印刷

说明：登录教客网(<https://www.jiaokey.com/book/detail/13982545.html>)查找全本阅读方式

电子整机装配实训评论地址<https://www.jiaokey.com/book/detail/13982545.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。